

檔 號：  
保存年限：

## 國立陽明交通大學 函

地址：300093 新竹市大學路1001號  
聯絡人：曾能昌

受文者：惇敘學校財團法人臺北市私立惇敘高級工商職業學校

發文日期：中華民國112年6月29日

發文字號：陽明交大學活二字第1120026224號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨。(A096M0000Q\_1120026224\_doc1\_1\_Attach1.jpeg、  
A096M0000Q\_1120026224\_doc1\_1\_Attach2.jpeg)

主旨：檢送半導體與晶片設計科普夏令營活動訊息，請惠予協助  
公告周知。

說明：

一、主辦單位：國立陽明交通大學交大校友總會、新思科技。

二、活動時間

(一)第一梯次：2023年8月1日(二)至8月2日(三)。

(二)第二梯次：2023年8月3日(四)至8月4日(五)。

三、活動地點：本校新竹光復校區(新竹市東區大學路1001  
號)。

四、報名網址：<https://forms.gle/cbyFwzy5ctjWwoaH6>。

五、聯絡窗口：

(一)高小姐 信箱jacqueline.sc08@nycu.edu.tw。

(二)彭小姐 信箱baiisecret439.st10@nycu.edu.tw。

正本：全國高級中等學校

副本：